


Geekbench: раскладушка Galaxy Z Flip 7 с Exynos 2500 набрала меньше, чем фирменный чип Xiaomi XRING O1


Складной смартфон Galaxy Z Flip 7, который выйдет в июле, засветился в базе Geekbench с новым 3-м чипом Exynos 2500.

Это первый массовый смартфон Samsung с процессором на столь тонком техпроцессе. Правда, это не спасло новинку от разочаровывающих результатов.

В одноядерном тесте Geekbench 6 устройство набрало 2012 баллов, а в многоядерном — 7563. Это заметно ниже не только по сравнению с актуальными чипами от Qualcomm, MediaTek и Apple, но даже слабее результатов Xiaomi XRING O1 — первого собственного чипа китайской компании.

Для сравнения, XRING O1 в тех же тестах показывает более 3000 и 9000 баллов соответственно. Более того, Exynos 2500 лишь немного опережает прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3, установленный в Galaxy S24 и текущем Galaxy Z Flip 6.

 Geekbench Browser



samsung SM-F766U

2012
Single-Core Score

7563
Multi-Core Score

Geekbench 6.4.0 for Android AArch64

Result Information

Upload Date	May 26 2025 12:05 AM
Views	3

System Information

System Information	
Operating System	Android 16
Model	samsung SM-F766U
Model ID	samsung SM-F766U
Motherboard	s5e9955
Governor	energy_aware

CPU Information	
Name	ARM ARMv8
Topology	1 Processor, 10 Cores
Identifier	ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3461 revision 1
Base Frequency	1.80 GHz
Cluster 1	2 Cores @ 1.80 GHz
Cluster 2	5 Cores @ 2.36 GHz
Cluster 3	2 Cores @ 2.75 GHz
Cluster 4	1 Core @ 3.30 GHz
Instruction Sets	neon aes sha1 sha2 neon-fp16 neon-dotprod sve i8mm

Memory Information	
Size	10.68 GB

Geekbench: раскладушка Galaxy Z Flip 7 с Exynos 2500 набрала меньше, чем фирменный чип Xiaomi XRING O1

SamMobile

Судя по всему, Samsung снизила частоты ради контроля температуры внутри компактного корпуса раскладушки.

Но даже с учетом этого, результаты флагманского 3-нм чипа выглядят слабовато на фоне конкурентов.